

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-049

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：上海豪威集成电路集团有限公司（以下简称“上海豪威”）。本次担保为对公司全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次因上海豪威向银行申请授信贷款事项提供担保，公司担保金额为 7,900.00 万元。截至本公告日累计为其提供担保余额为 13,951.20 万元。本次担保事项后的累计担保余额均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：无

#### 一、担保情况概述

2024 年 6 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股及全资子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 40 亿元人民币及外币融资，其中为上海豪威担保额度合计不超过等值人民币 15 亿元人民币及外币融资。公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司为控股及全资子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2023

年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

本次因上海豪威向银行申请授信贷款事项提供担保，公司担保金额为7,900.00万元。截至本公告日累计为其提供担保余额为13,951.20万元。本次担保事项后的累计担保余额均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

公司名称	上海豪威	成立时间	2021-07-02
注册资本	50,000.00 万元人民币	法定代表人	王崧
统一社会信用代码	91310000MA1H3X5962		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼		
经营范围	集成电路设计；集成电路销售；从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
总资产	51,784.77 万元	负债合计	25,659.90 万元
		净资产	26,124.88 万元
营业收入	95,346.56 万元	净利润	-13,915.87 万元

上述数据为 2023 年度财务数据，以上数据已经审计。

（二）上述被担保人为公司全资子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、合同签署人

保证人：上海韦尔半导体股份有限公司

债权人：平安银行股份有限公司上海分行

债务人：上海豪威集成电路集团有限公司

2、担保金额：人民币柒仟玖佰万元整

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同项下具体授信项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

5、保证期间：主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

#### 四、担保的必要性和合理性

（一）本次预计的担保额度是基于公司及上海豪威的经营发展需要确定的，增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求，有助于公司及上海豪威业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。

（二）本次预计担保的被担保方为公司全资子公司，根据公司目前项目的经营情况和未来发展计划，上海豪威经营状况稳定，有能力偿还借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内，不存在影响其偿债能力的重大事项。

#### 五、履行的相关程序

本次担保事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

#### 六、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司实际对外担保总额约为 4.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.17%；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年6月27日